```
ANSWER 17 OF 20 CAPLUS COPYRIGHT 2003 ACS on STN
    1996:707466 CAPLUS
DN
    125:343058
     Phase-change optical recording medium and the
TI
     manufacture
IN
     Kaneko, Jujiro
     Ricoh Kk, Japan
PA
     Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 8 pp.
SO
     CODEN: JKXXAF
DT
     Patent
     Japanese
LA
IC
     ICM B41M005-26
     ICS G11B007-24; G11B007-26
     74-12 (Radiation Chemistry, Photochemistry, and Photographic and Other
     Reprographic Processes)
FAN.CNT 1
     PATENT NO.
                    KIND DATE
                                         APPLICATION NO. DATE
     ______
                                          _____
                      A2
                           19960827
                                         JP 1995-44861
                                                          19950209
     JP 08216522
PI
                           19950209
PRAI JP 1995-44861
     In the medium comprising a plastic substrate, the 1st protective layer, a
     phase-change recording layer, the 2nd protective layer, and a
     reflective-radiating layer, the major constituent elements of the
     recording layer are Ag, In, Sb, Te, and N and the content of N is 3-100
     at. %. In the manuf. of the recording medium, the phase transition-type
     recording layer is prepd. by sputtering of a sintered target of a mixt. of
     Ag, In, Sb, and Te while passing a mixed gas of Ar and N. The 1st and/or
     2nd protective layer may betrides. The recording medium shows high C/N
     ratio and erasing ratio, and shows good overwriting characteristics in
     repeated use.
     optical recording medium phase change; silver phase
ST
     change optical recording; indium phase change optical recording; antimony
     phase change optical recording; tellurium phase change optical recording;
     nitride protective layer optical recording; nitrogen phase change optical
     recording
IT
     Recording apparatus
     Recording materials
        (optical, phase-change optical recording
       medium having Ag-In-Sb-Te-N recording layer)
     11105-01-4, Silicon nitride oxide 12033-89-5, Trisilicon tetranitride,
IT
     uses 37293-19-9, Boron silicon nitride 156202-41-4, Boron nitrogen
     silicon oxide
     RL: DEV (Device component use); USES (Uses)
        (phase-change optical recording medium having
        Ag-In-Sb-Te-N recording layer)
IT
     183493-23-4P 183493-25-6P 183493-27-8P
     183493-29-0P 183493-31-4P 183493-33-6P
     183493-35-8P 183493-37-0P
     RL: DEV (Device component use); PEP (Physical, engineering or chemical
     process); PNU (Preparation, unclassified); PREP (Preparation); PROC
     (Process); USES (Uses)
```

(phase-change optical recording medium having

Ag-In-Sb-Te-N recording layer)

# (19)日本国特济庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A) (11) 新出願公開番号

# 特開平8-216522

(43)公開日 平成8年(1996)8月27日

(51) Int.CL.*		識別記号	庁内整理番号	ΡI		技術表示箇所
B41M	5/26		7416-2H	B41M	<b>5/26</b>	X
G11B	7/24	511	8721-5D	G11B	7/24	511
	7/26	5 3 1	8721-5D		7/26	5 3 1

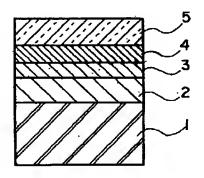
(21)出願番号 特顯平7-44861 (71)出願人 000006747 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 (72)発明者 金子 裕治郎 東京都大田区中馬込1丁目3番6号	
(22)出版日 平成7年(1995) 2月9日 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 (72)発明者 金子 裕治郎 東京都大田区中馬込1丁目3番6号	
(72)発明者 全子 裕治郎 東京都大田区中馬込1丁目3番6号	3条6号
会社リコー内	
(74)代理人 弁理士 池浦 敏明 (外1名)	1名)

# (54) 【発明の名称】 光情報記録媒体及びその製造方法

# (57)【要約】

【目的】 C/Nや消去比が高く、多数回の操返しオー パーライトが可能な相変化形光情報記録媒体を提供す

【構成】 プラスチック基板 1上に、第一保護層 2、記 録層3、第二保護層4及び反射放熱層5を順次設けた光 情報記録媒体において、記録層3の主な構成元素がA g、In、Sb、Te、Nであり、Nの含有量が3~1 0原子%であることを特徴とする。



- ・1プラスチック基板
  - 2 第一保護層
  - 3 記錄層
  - 4.第二保護曆
  - 5 反射放熱層

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 プラスチック基板上に少なくとも第一保 護層、相変化形記録層、第二保護層及び反射放熱層を順 次設けた光情報記録媒体において、該相変化形記録層の 主な構成元素がAg、In、Sb、Te及びNであり、 Nの含有量が3~10atom%であることを特徴とす る光情報記録媒体。

【請求項2】 前記相変化形記録層を構成するAg、I n、Sb、Te、Nのそれぞれの組成比a、b、c、

d、e (atom%)が

 $0 < a \le 10$ 

8≤b≤20、

45≦c≦60、

10≦d≦30、

 $3 \le e \le 10$ , a+b+c+d+e=100,

であることを特徴とする請求項1記載の光情報記録媒 体.

【請求項3】 前記相変化形記録層中にその主な構成元 業Ag、In、Sb、Teのうち少なくとも1つの元素 請求項1又は2記載の光情報記録媒体。

【請求項4】 前記相変化形記録層の膜厚が17~25 nmであることを特徴とする請求項1、2又は3記載の 光情報記録媒体。

【請求項5】 前記第一保護層及び第二保護層の少なく とも一層が窒化物からなることを特徴とする請求項1、 2、3又は4記載の光情報記録媒体。

【請求項6】 前記室化物がSi、B、O、Nのうち少 なくともSi、Nを含む化合物であることを特徴とする 請求項5記載の光情報記録媒体。

【請求項7】 請求項1又は2の相変化形記録層を形成 する工程として、Ag、In、Sb及びTeを混合した 焼結体をターゲット材とし、ArガスとN2ガスとの混 合ガスを流しながらスパッタリングを行なうことを特徴 とした光情報記録媒体の製造方法。

【請求項8】 前記ターゲット材を構成するAg、I n、Sb、Teのそれぞれの組成比a、b、c、d(a tom%)が

 $1 < a \le 12$ 

10≤b≤22、

48≤c≤64、

12≦d≦35、

a+b+c+d=100、であることを特徴とする請求 項7記載の光情報記録媒体の製造方法。

【請求項9】 前記相変化形記録層を形成するスパッタ リング時において、スパッタリングチャンバー内のNの 分圧Pwが

 $1 \times 10^{-5}$ Torr $\leq P_N \leq 8 \times 10^{-5}$ Torr

であることを特徴とする請求項7又は8記載の光情報記 録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光情報記録媒体及びその 製造方法に関し、詳しくは、特に光ビームを照射するこ とにより記録層材料に相変化を生じさせ、情報の記録、 再生を行い、かつ書換えが可能であって光メモリー関連 機器に応用される相変化形光情報記録媒体、及びその製 造方法に関する。

2

[0002]

10 【従来の技術】電磁波、特にレーザービームの照射によ る情報の記録、再生および消去可能な光メモリー媒体の 一つとして、結晶-非結晶相間、あるいは結晶-結晶相 間の転移を利用する、いわゆる相変化形光情報記録媒体 がよく知られている。この相変化形光情報記録媒体は、 特に光磁気メモリーでは困難な単一ビームによるオーバ ーライトが可能であり、ドライブ側の光学系よりも単純 であることなどから、最近その研究開発が活発に行なわ けるようになっている.

【0003】その代表的な例として、USP35304 の變化物、あるいは、窒素単体を含むことを特徴とする 20 41に開示されているように、Ge-Te、Ge-Te -Sn, Ge-Te-S, Ge-Se-S, Ge-Se -Sb, Ge-As-Se, In-Te, Se-Te, Se-Asなどのいわゆるカルコゲン系合金材料があげ られる。また安定性、高速結晶化などの向上を目的に、 Ge-Te系にAu (特開昭61-219692号公 報)、SnおよびAu (特開昭61-270190号公 報)、Pd(特開昭62-19490号公報)などを添 加した材料の提案や、記録/消去の繰り返し性能向上を 目的にGe-Te-Se-Sb、Ge-Te-Sbの組 30 成比を特定した材料 (特開昭62-73438号公報) の提案などもなされている。しかしながら、いずれも相 変化形書換可能光メモリー媒体として要求される諸特性 のすべてを満足しうるものではなかった。特にオーバー ライト時の消し残りによる消去比低下の防止、ならびに 繰り返し記録回数の向上が解決すべき最重要課題となっ ている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記 従来技術の実情に鑑みてなされたもので、C/Nや消去 40 比が高く、多数回の繰返しオーバーライトが可能な相変 化形光情報記録媒体及びその製造方法を提供することに ある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本件出願人は前記課題を 達成するためにいろいろな角度から光情報記録媒体につ いて研究検討を行なってきたが、以前より提案してきた 高C/N、高消去比が得られるAg、In、Sb、Te を構成元素とした相変化形記録層(以下、単に「記録 層」と記すことがある) (特開平2-232779号公 50 報等) に適量のNを添加することによって、さらに繰返 しオーバー特性が向上することを見い出した。本発明は それに基づいてなされたものである。

【0006】即ち、本発明の第一は、プラスチック基板 上に、第一保護層、相変化形記録層、第二保護層及び反 射放熱層を順次設けた光情報記録媒体において、該相変 化形記録層の主な構成元素がAg、In、Sb、Te、 Nであり、Nの含有量が3~10atom%であること を特徴とするものである。Ag、In、Sb、Te、N の組成比a、b、c、d、e (atom%)は

0<a≤10

8≦b≦20

45≦c≦60

10≤d≤30

3≦e ≦10

a+b+c+d+e=100

であるのが望ましい。また、この時のN(窒素)は、A g、In、Sb、Teの少なくとも1つの元素と化合物 を形成していたり、或いはN単体で存在していたりす る。この記録層の膜厚は17~25 nmである。

【0007】本発明の第二は、前記本発明の第一の光情 20 報記録媒体を製造する手段として、相変化形記録層を形 成する際、Ag、In、Sb及びTeを混合した焼結体 をスパッタリング用ターゲット材とし、ArガスとN2 ガスとの混合ガスを流しながらスパッタリングを行なう ことを特徴とするものである。このとき用いるターゲッ ト材の具体的な組成比(atom%)は下記であるのが 好ましい。

 $Ag: 1 < a \le 12$ 

 $In:10 \le b \le 22$ 

Sb:48≤c≤64

Te:12≦d≦35

a+b+c+d=100

また、スパッタリング中のNの分圧Pnは1×10-5Tor r≤Ps≤8×10-5Torrである。

【0008】本発明の第三は、前記発明の第一の光情報 記録媒体における相変化形記録層を両側からサンドイッ チする第一保護層及び第二保護層の少なくとも一層が窒 化物から成ることを特徴とするものである。具体的な材 料としてはSi、B、O、Nのうち少なくともSi、N を含む化合物、つまり、SiN、SiBN、SiON、 SiBONが挙げられる。

【0009】以下に本発明をさらに詳細に説明する。ま ず第一、第二、第三の発明について図1に沿って説明す る。図1は本発明の光情報記録媒体の代表的な一例の概 略断面図である。これら図面において、1はプラスチッ ク基板、2は第一保護層、3は記録層、4は第二保護 層、5は反射放熱層を表わしている。

【0010】本発明の光情報記録媒体における基板1と しては、ガラスが破損し易くかつ高価であることや、ア 得られるプラスチック基板を用いるのが有効である。具 体的なプラスチック基板の材料としてはポリカーボネー ト(PC)、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、 アモルファスポリオレフィン (APO) 等が挙げられる が、その中でも耐熱性が有り、射出成形時の転写性が良 いポリカーボネート(PC)が最も実用的である。これ らの基板はディスク形状をしており、厚みは0.6~ 1. 2mm程度が適当である。

【0011】本発明の光情報記録媒体において記録層3 10 は構成元素としてAg、In、Sb、Te及びNを含ん でいる。ところで、本発明者は先にAg、In、Sb、 Teからなる材料が、高C/N、高消去比が得られる相 変化形記録材料(特開平4-232779号公報等)と して知られていることを指摘した。これらAg、In、 Sb、Te系記録層の安定状態(未記録部)は、電子顕 微鏡観察、電子線回析、X線回析を行った結果から、結 晶相の化学量論組成あるいはそれに近いAgSbTe2 と少なくともInとSbからなるアモルファス相が混相 状態で存在していることがわかっている。その混相状態 は化学量論組成あるいはそれに近いAgSbTez結晶 相中に少なくともInとSbからなるアモルファス相が 分散した状態、あるいは少なくともInとSbからなる アモルファス相中にAgSbTez結晶相が分散した状 態あるいはこれらが混在した状態をとることができる。 【0012】アモルファス相は一般に等方性の高い構造 を持つと言われている。一方、AgSbTeュも等方向 的な結晶構造である立方晶構造をもつため、たとえばレ ーザー光により高温から急冷されたアモルファス相とな る際(記録→準安定状態への転移)には高速で均一な相 30 変化がおこり、物理的、化学的にばらつきの少ないアモ ルファス相となる。このアモルファス相の微細な構造は 解析が困難であり、詳細は不明であるが、たとえばアモ ルファス相の化学量論組成あるいはそれに近いAgSb Teュと少なくともInとSbからなるアモルファス相 の組み合わせ、又はまったく別の単一アモルファス相等 になっていると考えられる。また、逆にこのような均一 性の高いアモルファス相から等方向的な結晶構造への転 移において (消去・安定状態への転移) は結晶化も均一 に起こり、したがって消去比は非常に高いものとなる。 また混在状態ではサイズ効果による融点降下がおこるた め、比較的低い温度で相転移を起こすことができる。即

ち、記録媒体としては記録感度が向上する。

【0013】このような混相状態はAgInTe2とS bとを原材料で用いることにより作成することができ る。製膜時の記録膜は、原材料の化学構造を反映しAg InTezとSbのアモルファス相になっていると考え られる。これは結晶化転移点 (190~220℃) 付近 の温度で熱処理を施すことによりAgInTe2とSb の結晶相が得られることで確認できる。このような記録 リグルーブの形成が容易でないため、射出成形によって 50 膜を適当なパワーのレーザー光、または熱等により初期

化することにより、はじめて微細な化学量論組成あるい はそれに近いAgSbTe2と少なくともIn、Sbか らなるアモルファスの均一な混相を作成することができ る。すなわちAg、In、Sb、Teを少なくとも含む 系において、製膜時の記録膜に対して初期化プロセスと して置換反応をおこさせ、構造変化させることにより適 切な構造を得ることができる。このプロセスは製膜時の 記録膜を加熱し、融解あるいはそれに近い活性な状態に し、その後適切な冷却速度で冷却することからなるもの である。冷却速度が速すぎれば記録層はアモルファス構 10 造となり、逆に遅すぎると好ましい微細な混相構造とは ならず、In、Sbからなる相も結晶化する。

【0014】本発明では、繰返しオーバーライト特性を 向上させるために、これらAg、In、Sb、Teにさ らにNを添加している。Nは、既述のとおり、Ag、I n、Sb、Teの少なくとも1つの元素と化合物を形成 していたり、或いはN単体で存在していたりする。記録 層中のN量が増えると、記録層中のn(屈折率)が小さ くなり、一方、k (吸収係数)は大きくなる (図2及び 図3)。そのためディスク化したときの反射率は大きく 20 変化なる(図4)。また、記録層中のN量が増加する と、結晶状態からアモルファス状態へ転移する速度(転 移速度) も遅くなる (図5) 。 したがって 、 適正なN量 の範囲が存在する。Ag、In、Sb、Te、Nのそれ ぞれの組成比 (a t o m %)、a、b、c、d、e は以 下の通りである。

 $0 \le a \le 10, 8 \le b \le 20, 45 \le c \le 60, 10 \le$  $d \le 30$ ,  $3 \le e \le 10$ , a+b+c+d+e=10

また、記録層の膜厚はジッター特性の点から17~25 30 nmが適している(図6)。なお、図6に示した記録層 はAg4.5 I n14.5 Sb52.0 Te23.0 N6.0の組成からな るものである。

【0015】これら記録層を形成する手段の1つとし て、スパッタリングが挙げられるが、上記Ag、In、 Sb、Te、Nから成る記録層を形成するためには、A g、In、Sb、Teの各粉末を混合し、焼結したもの をスパッタリング用ターゲット材とし、ArガスとNz ガスとの混合ガスを導入しながらスパッタリングを行な う方法が適している。

【0016】このとき用いるスパッタリング用ターゲッ ト材の組成は、

Ag: 1<a≤12  $I\,n:10\!\leq\!b\!\leq\!22$ Sb:48≦c≤64 Te:12≦d≤35 a+b+c+d=100

であり、また、導入するN2量は、N分圧Pnが  $1 \times 10^{-5}$ Torr $\leq P_N \leq 8 \times 10^{-5}$ Torr であることが好ましい。

【0017】本発明の光情報記録模体では、プラスチッ ク基板1上にまず第一保護層2を設ける。そして記録層 3を形成した後、さらに第二保護層4を設ける。記録層 3であるAgーInーSbーTeーN系材料は、温度や 湿度によって酸化等による腐食が生じ易いため、誘電体 膜のような保護層で両面から被覆する必要がある。従っ て、この第一保護層2及び第二保護層4は基板1からの 水や酸素の浸入を防ぎ、それ自体の耐食性が高く、かつ 記録層3との反応性が小さい材料でなければならない。 これら保護層の具体的な材料としては、SiO、SiO 2、ZnS·SnO2、Al2O3、MgO、ZrO2など の金属酸化物、SiaNa、AlN、TiN、BN、Zr Nなどの金属窒化物、ZnS、In2S3、TaS4など の金属硫化物、SiC、TaC、BiC、WC、Ti C、ZrCなどの炭化物やダイヤモンド状カーボンある いはそれらの混合物が一般に知られている (特公平4-74785号公報).

【0018】 しかしまた、一方で、 緑返しオーバーライ トが行われる際、記録層3には、結晶化とアモルファス 化が短時間で繰返し行われるため熱的ダメージが蓄積さ れ、第一保護層2や第二保護層4と記録層3との界面で 部分的な剥離が生じ易くなる。従って、これら保護層 2、4は繰返しオーバーライト特性を良好にするために プラスチック基板1や記録層3との密着力が大きい材料 を選ぶことが重要である。したがって本発明では第一保 護層2及び第二保護層4用の材料として、 窒化物を用い ている。 窒化物の中でもSi、B、O、Nのうち少なく ともSiとNを含む化合物、つまりSiN、SiON、 SiBN、SiBONが適している。第一保護層の膜厚 は100~300nm、第二保護層の膜厚は5~40n mが好ましい。

【0019】本発明の光情報記録媒体では、第二保護層 4の上に反射放熱層5を設ける。この反射放熱層5は反 射層と放熱層の2つの役割を兼ね備えていなければなら ないため反射率が高く、かつ、熱伝導率がある程度高い 材料で形成される。具体的にはA1、Au、Ag等の金 属材料またはその合金を用いることができ、その中でも Ti、Cr等が1~3重量%含有したAl合金が適して いる。反射放熱層5の膜厚としては、10~300n m、好ましくは50~200nmである。100Åより も薄くなると反射放熱層5の機能を果たさなくなり、逆

40 に300 nmよりも厚くなると感度の低下をきたした り、界面剥離を生じやすくなる。

【0020】実際に、本発明の光情報記録媒体をつくる 際、保護層及び反射放熱層についてはスパッタリング、 イオンプレーティング等の物理蒸着法、プラズマCVD のような化学蒸着法等の方法によって形成することがで きる。但し、本発明の光情報記録媒体は、これまでに説 明してきたような各種の層を有するものに限定されるも 50 のではなく、例えば反射層等の上に有機保護膜(カバー

7

層)として合成樹脂フィルムを設けてもよく、またそれらを接着剤によって貼り合わせてもよい。

[0021]

【実施例】次に、実施例をあげて本発明をさらに具体的 に説明する。

#### 【0022】実施例1

直径120mm、厚さ1.2mmのプリグルーブ付PC 成形基板を予め大気中90℃、2時間でプリペークした後、スパッタ装置の真空槽内にセットし、真空圧が5×10-7Torr以下になるまで真空排気した。その後Arガスを導入し、圧力を3×10-3Torrに調節し、(ZnS)80(SiO2)20の第一保護層を約180nm厚に形成した。さらに同様な方法によってAg8.8 In19.0 Sb46.4 Te25.8のターゲット材を用い、Ar:110 SCCM、N2:2 SCCM(N分圧PN:1×10-5Torr)を導入しながらAg8.6 In18.6 Sb46.0 Te25.0 N3.0の膜を約20nm厚に形成した。その後、第二保護層である(ZnS)80(SiO2)20膜を約25nm厚に形成した。最後に反射放熱層としてA1合金膜を約100nm厚に形成した後、真空槽から大気中へ提出し、本発明の光情報記録媒体を得た。

8

【0023】実施例2~8及び比較例1~4 記録層組成は表1に示すとおりで、使用したスパッタリング用ターゲットの組成及びN分圧は表2に示したとおりとし、その他は実施例1と同様にして実施例2~8と比較例1~4の光情報記録媒体を得た。但し、比較例は本発明で限定した以外の記録層組成を採用している。

【0024】実施例9~16

【0025】なお、これら実施例1~16及び比較例1~4の光情報記録媒体は、いずれも反射放熱層上にさらにアクリル系紫外線硬化樹脂からなる有機保護層をスピナーによって5~10μm塗布し、UV硬化させた。上記で作製した20種の光情報記録媒体の線速は5.0m/sとした。これらの光情報記録媒体のC/N、消去比及び繰返しオーバーライト回数を表2に示す。

20 [0026]

【表1】

9

_		9						10
		第一保護層		記録		<u> </u>	第二保護層	
		4	Ag	In	Sb	To	N	
Ь.,		(旋厚)	(21 cats)	(stonts)	(stond)	(atomb)	(atom5)	(腹厚)
H	1	(In5) 80 (3 iO2) 20	8.5	18.5	45.0	25.0	3.0	(Z13) 80 (SiO2) 20
		(#9180mm)				-		(#)25nm) (ZnS) 80 (SiO <sub>2</sub> ) 20
	2	(InS) ao (3 i O2) 20 (29140nm)	7.5	18.0	48.5	22.0	4.0	(#925nm)
1 }	$\dashv$	(Ia3) a0 (3 iO2) 20						(ZaS) 80 (SiO <sub>2</sub> ) 20
	3	(#5188mm)	6.0	16.0	50.0	23.0	5.0	(#925am)
	_	(InS) 80 (SiO2) 20	4.5	14.5	52.5	** *	6.0	(Za3) 80 (3i02) 20
l	4	(#9180mm)	14.5	14.5	52.5	.23.0	D. 0	(#925am)
	5	(213) 80 (3i02) 20	4.0	14.0	52.5	22.5	7.0	(Za5) so (3i0s) so
		(#9180mm)	•••				•••	(#725an)
	6	(ZES) 80 (\$102) 20	3.0 2.5	13.0	54.0	22.0 21.5 22.5	9.0 10.0	(ZnS) 80 (SiO <sub>2</sub> ) 20
		(#5180m)						(#925am)
实	7	(ZnS) no (5iOn) 20 (35180 nm)			66.6			(Zn\$) zo (\$i0 <sub>2</sub> ) zo (\$i25an)
		(In3) ap (510g) 2p						(ZnS) so (S102) 20
黨	8	(#5180m)	1.5	8.0	58.0			(#125mm)
		Stalla				25.0	3_0	(Za5) 20 (3102) 20
Ħ	9	(#5200mm)	8.5	18.5	45.0			(#125am)
	10	SION	1.5	18.0	48.5	22.0	4.0	(ZnS) so (3102) so
	10	(#5200mm)	1.5		40. 5	11.0		(#925nm)
	11	SiBN	6.0	16.0	50.0	23.0	5.0	(ZaS) so (SiO2) 20
ı		(#5200m)						(#)25em)
1	12	SiBOM (Mi2DOmn)	4.5	14.5	52.0	23.0	6.0	(ZnS) 20 (S102) 20 (1/925mm)
1		SiaNa	4.0		_	-	٠,	SiaN4
	13	(#7200am)		14.0	62. 6	22.5	7.0	(#930nm)
		SiON	3.0	12.0	64.0	22.0	8.0	SiON
	14	(#9200m)						(#930nm)
	15	Sibn	2.6	10.6	56.5	21.6	9.0	3 iBN
	10	(第7200mm)	5.0					(mattel)
	16	Sibon	1.5	8.0	58.0	22.5	10.0	. SiBON
Ш		(#9200 m)						(#930nm)
أا	1	(ZaS) au (SiO <sub>2</sub> ) au (#D180mm)	17.5	16.0	63. 5 60. 0	23.0	٠١,	(ZnS) 00 (SiO <sub>2</sub> ) 20 (#725am)
此	-	(ZaS) 80 (SiO <sub>2</sub> ) 20						(ZaS) 80 (SiO <sub>2</sub> ) 20
榖	2	(#9180na)	8.5					(#925am)
例		(ZaS) 80 (S 102) 20		12.0	50.0	20.5	t5.0	(Zn3)00 (3i02)20
	3	(#9180nm)	2.5					(#925nm)
	4	(Za3) ao (3 iO2) 20	7.5	16.0	29.0	17.5.	20. 6	(ZaS) so (SiO2) 20
<u>.                                    </u>		(#9180mm)	1.3	10.0	33.9	14.5.	20.0	(#925nm)

[0027]

***	11							1 2
	9-1	プット	且成(11	<b>637</b> 6)	N分圧		ディスク	特性
	Ag	l n	Ѕъ	Тe	P#(Tott)	C/N(48)	<b>潜去比(43)</b>	オーバーライト回数
実施例1	8.1	19.0	46.4	25.8	1×10 <sup>-6</sup>	61	-35	20,000
実施例2	7.8	18.8	50. \$	22.9	1.5×10 <sup>-5</sup>	60	-34	20,000
実施例3	6.3	15.8	52.6	24.3	2×10 <sup>-6</sup>	57	-35	5, 000
実施例4	4.7	15.4	55.3	24.6	2.5×10 <sup>-5</sup>	60	-36	20,000
奖施例5	4.3	15.1	56.5	24. 1	\$×10_a	59	-40	20,000
実施例 6	3.3	14.1	58.7	23.9	3.5×10 <sup>-6</sup>	53	-32	20,000
実施例7	2.7	11.5	62.1	23.7	4×10 <sup>-5</sup>	55	-28	10,000
実施例8	1.7	8.9	64.0	25.4	4.5×10 <sup>-6</sup>	55	~40	40,000
実施例 9	8.8	19.0	45.4	25.8	5×10 <sup>-6</sup>	54	-39	50, 000
<b>実施例</b> 10	7.8	18.8	50.5	22.5	5.5×10 <sup>-6</sup>	5\$	-37	60,000
実施例11	6.3	16.8	52.6	24.3	€×10 <sup>-6</sup>	БЦ	-37	50,000
<b>突旋例12</b>	4.7	15.4	55.\$	24.6	6.5×10 <sup>-6</sup>	54	-31	20,000
突施例13	4.3	15.1	56.5	24.1	1×10-6	55	-36	50,000
奥迪例14	3.3	14.1	58.7	23.9	7.5×10 <sup>-8</sup>	53	-40	50, 600
実施例15	2.7	11.5	52. I	23.7	\$×10 <sup>-6</sup>	67	-37	50, 000
突旋例16	1.7	8.8	64.0	35.4	\$×10 <sup>-6</sup>	54	-37	50, 000
比較例1	7.5	16.0	53.5	23.0		60	-38	1.000
比較例2	3.5	12.5	60.0	24.0		, 55	-40	1,000
比較例3	2.9	14.1	58.8	24.2	1.4×10 <sup>-4</sup>	46	-18 .	1~10
比較例4	9.4	20.0	48.8	21.8	1.8×10 <sup>-4</sup>	44	-24	1~10

### [0028]

【発明の効果】請求項1の発明によれば、Ag、In、 Sb、Teに3~10atom%のNを添加した相変化 形記録層とすることによって凝返しオーバーライト回数 が飛躍的に改善される。請求項2の発明によれば、A g、In、Sb、Te、Nの組成比を限定することによ ィスク特性全般が向上する。請求項3の発明によれば、 Nが記録層中に安定に存在化することによって繰返しオ ーパーライト特性寿命等の信頼性が向上する。 請求項4 の発明によれば、記録層の膜厚を限定することによって ジッター特性が改善される。請求項5の発明によれば、 保護層に窒化物を用いることによって、各層間の密着力 が強くなり、その結果、繰返しオーバーライト特性が向 上する。請求項6の発明によれば、保護層に特定の窒化 物を用いることによって繰返しオーバーライト特性及び 寿命が向上する。請求項7の発明によれば、構成元素が\*50

\*Ag、In、Sb、Teから成るターゲットを用い、N 2ガスを流しながらスパッタリングを行なうことによっ て記録層中に容易にNを添加することができるようにな る。請求項8の発明によれば、Ag、In、Sb、Te の4種類の元素が適正な組成比にコントロールすること ができるようになる。請求項9の発明によれば、スパッ ってC/N、消去比、繰返しオーバーライト回数等のデ 40 タリング中のNの分圧を限定することによって記録層中 に含有する微量なNを容易にコントロールすることがで きるようになる.

## 【図画の簡単な説明】

【図1】本発明の光情報記録媒体の一例の断面図。

【図2】記録層のN含有量とn (屈折率) との関係を表 わした図。

【図3】記録層のN含有量とk(吸収係数)との関係を 表わした図。

【図4】記録層のN含有量と反射率との関係を表わした

13

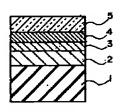
【図5】記録層のN含有量と転移線速度との関係を表わ した図。

【図6】記録層の厚さとジッターとの関係を表わした 図.

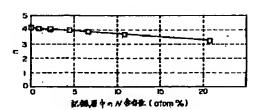
【符号の説明】

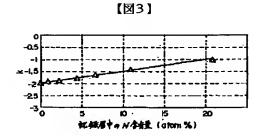
- 1 プラスチック基板
- 2 第一保護層
- 3 記録層
- 4 第二保護層
- 5 反射放熱層

【図1】



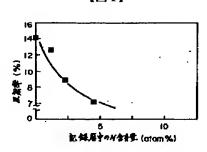
【図2】



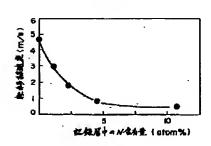


【図4】

14



【図5】



【図6】

